

东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表

(2026年4月8日)

证券代码：688110

证券简称：东芯股份

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（策略会）
参与单位名称	平安养老、信达证券、景顺长城、南方基金、招商基金、OASIS MANAGEMENT、摩根士丹利、ANATOLE INVESTMENT MANAGEMENT、CENTRAL ASSET INVESTMENTS、GRAND ALLIANCE ASSET MANAGEMENT、NEUBERGER BERMAN、PACIFIC ALLIANCE GROUP、POINT 72 ASSET MANAGEMENT、POLYMER CAPITAL MANAGEMENT、PRIVATE INVESTOR 984、RAYS CAPITAL PARTNERS、SCHONFELD STRATEGIC ADVISORS、TOROA MANAGEMENT、BALYASNY ASSET MANAGEMENT、OVATA CAPITAL MANAGEMENT
活动时间	3月30日、3月31日
活动地点	反路演、策略会
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书：蒋雨舟 证券事务代表：黄沈幺 投资者关系：王佳颖
投资者关系活动主要内容介绍	1、MCP产品公司能提供哪些类型？ 答：公司目前可提供4Gb+4Gb、8Gb+8Gb、16Gb+16Gb等多种容量组合的MCP产品，广泛应用于5G通讯模块、车载模块等领域。公司持续研发更多容量组合方案，通过自研SLC NAND Flash与DRAM的高效集成，打造兼具成本优势与性能稳定性的MCP产品，为客户提供更多样化的选择。

2、 砺算科技目前的进展如何？

答：上海砺算专注于多层次（可扩展）图形渲染 GPU 芯片的研发设计，坚持核心 IP 自研，在 GPU 架构设计等关键技术环节拥有完整的自主知识产权，有望打破国际巨头在高端图形渲染领域的长期垄断。2025 年，上海砺算首款自研 GPU 芯片“7G100”首次流片成功，少量显卡已交付客户。目前其产品量产及销售拓展等工作正按计划有序开展，具体进展可参考砺算科技官方信息。

3、 公司产品的价格以及需求趋势目前如何？

答：随着市场需求逐步好转，利基型存储芯片的市场价格已逐步回升。相关产品受到市场供求关系的影响，海外原厂逐步向更高容量、高利润率产品转移，导致利基型存储器也日益紧缺，有助于产品销售价格议价能力持续上升。另一方面随着存储容量需求的逐步升级，各个终端领域对存储的需求都在往更大容量的方向发展。

4、 公司目前的研发主要针对哪些产业以及方向？

答：在存储板块，公司继续巩固 SLC NAND Flash 行业的技术领先优势，推动产品迭代升级，报告期内 1xnm 闪存产品已实现量产，设计与工艺持续优化，产品可靠性指标显著提升，并已实现产品销售；公司进一步丰富 NOR Flash 产品系列，针对客户需求扩展产品型号，增强在高可靠性应用场景的解决方案能力；公司在 DRAM 现有产品基础上继续完善布局，拓展 DDR3、LPDDR4 等产品线。公司持续提升存储产品的可靠性水平，稳步推进车规级存储产品的研发与产业化，积极构建高附加值的车规产品体系，NAND Flash 和 NOR Flash 车规系列产品已在多款车型中实现规模量产。在 Wi-Fi 板块，公司把握新一代 Wi-Fi 技术在高带宽、高安全、低延迟及多设备并发场景中的发展机遇，通过差异化技术创新，致力于提供本土化智能无线通信与感知芯片解决方案，持续推进 Wi-Fi 7 无线通信芯片的研发，已完成原型机样片测试，其核心性能符合设计目标。

	<p>5、渠道以及下游客户的库存水位如何？</p> <p>答：公司下游经销商以及终端客户均根据终端应用的需求进行采购备货。目前，随着存储市场价格的持续修复，以及下游应用领域需求向好的趋势，渠道以及终端客户库存水平处于可控范围内。</p>
日期	2026年4月8日